

# 超解析結構近場光碟專利地圖及分析

- 出版日期：2005-12
- 發行單位：財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心
- 編印單位：財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心
- 語文：中文
- 定價：NT\$1500 元
- ISBN：
- 中心編號：
- 頁數：185 頁



---

## 摘要

本計畫係以近場光學碟片技術為研究主題，進行其專利地圖之製作，過程中除蒐集相關背景資料外，並從專利的角度探討其研發趨勢、各國研發力、競爭公司、研發人員、技術領域等，以進一步分析關鍵專利、公司與技術；此外，並參酌專家以及產研單位之意見，作為研究分析之參考與修正。透過以上分析歸納出本計畫之研究成果：國內外發展近場光碟片技術之重要國家以日本最為領先，在美國已核准專利達所有近場光碟專利的 74%；此外，國內發展近場光碟片主要專利權人以銖德科技較為領先，且以該公司擁有之關鍵專利最多，但因日本專利權人

已有相關佈局，因此國內公司或機構進行研發工作時應注意專利侵權問題，而未來近場光碟片發展方向應以碟片材料之研發為主要發展方向。

---

## 目錄

---

### 購買方式

郵政劃撥帳號：01001541

戶名：財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心

- 請在劃撥單通訊欄註明「書名」、「發票抬頭」與「發票統一編號」。
- 請利用郵政劃撥付款，再將劃撥單收據傳真至(02)2737-7494。
- 本中心收到劃撥單傳真或正本後，即將書刊及發票一併寄出。  
(政府機構、館際合作單位、學研單位八折優待)